PAT-NO:

JP401239821A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01239821 A

TITLE:

MAGNETIC MULTILAYERED FILM AND MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE:

September 25, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME NAGAI, YASUHIRO SENDA, MASAKATSU YANAGISAWA, KEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT>

N/A

APPL-NO:

JP63066861

APPL-DATE:

March 18, 1988

INT-CL (IPC): H01F010/10, H01F041/14

US-CL-CURRENT: 204/192.11 428/693

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a magnetic multilayered film having high Bs, preferably soft magnetic characteristics and no peeling from a substrate by alternately laminating Fe layers and layers made of one of Ni, Co and FeCo on the sub strate, and forming alloy layers by thermal diffusion on the boundaries of the laminated layers.

CONSTITUTION: Fe layers 7 and layers 8 made of one type of Ni, Co and FeCo are alternately laminated on a board 10, and alloy layers 9 by thermal diffusion are formed on the boundaries of the laminated layers. The Fe layers and the layers made of one type of the Ni, Co and FeCo are alternately laminated on a substrate 4 heated to at least 100 to less than 400°C to manufacture a magnetic multilayer film. For example, a target 1 is irradiated with rare gas ions generated from an ion source 6 by a device using an ion beam sputtering method, and the Fe layer is deposited on the board 3 by means of sputtering. Then, the target is rotated, irradiated with the ions, an Ni or Co film is super posed to be deposited on the board. Such a sequence is repeated to form the magnetic multilayered film.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-239821

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)9月25日

H 01 F 10/10 41/14 7354-5E 7354-5E

密査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

図発明の名称 磁性多層膜およびその製造方法

②特 願 昭63-66861

②出 願 昭63(1988) 3月18日

特許法第30条第1項適用 昭和62年11月24日 社団法人電子情報通信学会発行の電子情報通信学会技 術研究報告書に発表

⑩発 明 者 永 井 靖、浩

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

⑩発明者 千田 正勝

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

⑩発 明 者 柳 沢 佳 一

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

勿出 願 人 日本電信電話株式会社

.東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

四代 理 人 弁理士 谷 義 一

明 細 書

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

磁性多層膜およびその製造方法

- 1) 基板上に Fe層と、 Ni、 Coおよび FeCoのうちの 一種からなる層が交互に積層され、かつ積層の境 界郎に熱拡散による合金層が形成されていること を特徴とする磁性多層膜。
- 2) 100で以上かつ 400で未満の温度に加熱した 基板上に、Fe層と、Ni. CoおよびFeCoのうちの一 種からなる層を交互に積層することを特徴とする 磁性多層膜の製造方法。

(以下余白)

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、磁気記録薄膜ヘッドの磁極等に適す る磁性多層膜に関するものである。

(従来の技術)

 書き込むことは困難である。そのため、高Bs強磁性金属版として、Fe膜が有望であるが、結晶磁気 異方性が強く、保磁力が大きいため、そのままではヘッド用磁極として使用できない。この点を改善するために、現在Fe系合金を主体とした多層磁性体膜(たとえば特願昭61-96510号)、あるいはFe膜を主体とした人工格子膜(たとえば、特願昭62-194985号)が提案され、高Bsでかつ良好な軟磁気特性を有する磁性液膜が提供されつつある。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、これらの膜は、異種金属膜を積層するために、膜応力が大きく、基板からはくりしやすいという欠点があり、磁性部品の実用化に際して問題がある。また、これらの多層膜構成を実現する場合、膜厚制御が容易で、磁気特性を確保しやすいスパッタ法が使用されている。しかし、従来のRFスパッタ法、DCスパッタ法では、堆積基板が放電ブラズマ中に設置されるため、必要以上の基

FeCoのうちの一種からなる層を交互に積層することを特徴とする。

(作用)

木発明による磁性多層膜は積層間に合金層を有しているので高Bsでかつ良好な軟磁気特性を有し、しかも膜はくり等のデバイス製造時の問題が生じないため、薄膜磁気ヘッドの磁極に利用した場合、高保磁力媒体の磁化信号を効率よく記録再生できるヘッドを安定に歩留りよく製造できる。

〔実施例〕

以下に図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第1 図は、本発明による磁性多層膜を作製する ための装置の一例を示す。1 は Feターゲット、 2 は Ni あるいは Coターゲット、 4 は磁性多層膜を堆 積させる 基板 で あり、 5 は基板 温度を制御する ヒータ部である。 6 はターゲットをスパッタする 板温度上昇が生じ、多層膜の磁気特性の劣化を招きやすく、磁性部品のデバイス特性を安定化できないという問題があった。

そこで、強磁性Fe金属膜の特徴である高 Bsを保持しつつ、良好な軟磁気特性を実現でき、しかも基板からのはくりが生じない強磁性膜の実現が強く要望されていた。

本発明の目的はこれらの欠点を解決し、高Bs で、良好な軟磁気特性を有し、しかも基板からの はくりが生じない磁性多層膜を提供することにあ る。

(課題を解決するための手段)

このような目的を達成するために本発明多層磁性膜は基板上にFe層と、Ni, CoおよびFeCoのうちの一種からなる層が交互に積層され、かつ積層の境界部に熱拡散による合金層が形成されていることを特徴とする。

本発明製造方法は100 ℃以上かつ 400℃未満の 温度に加熱した基板上に、Fe層と、NI, Coおよび

ためのイオン源であり、 GAはシャッタである。

第2図は木発明による磁性多層膜を作製するための装置の他の例を示す。図において、3はSiO2.A220。などの非磁性絶縁材料ターゲットである。

度はヒータ部 5 で調節する。 堆積膜の均一性の面から、 悲板 4 を回転可能とするのがよい。

第3図は、上記のようにして作製した磁性多層 膜の構成を示す図である。7はFe層、8はNi層 (あるいはCo層)、 9 はNife層(あるいはCofe 腐)、および10は基板である。これらの境界層 (NiFe層あるいはCoFe層)は、膜堆積によって形 成されるものでなく、堆積中の悲板加熱による Fe層とNi層(あるいはCo層)との相互拡散によっ て形成されたものであるため、組成はゆるやかに 変化しており、境界部での応力集中を避けること ができる。また、基板加熱により薄膜形成時に発 生しやすい内部応力を緩和させる作用があり、基 板からのはくりを防止することができる。このよ うな磁性膜を薄膜磁気ヘッドへ応用する場合、 2 ~ 3 µ m の総膜厚が必要であるが、基板温度を 100 ℃未満とすると、膜は基板よりはくりし、デ バイス微細加工は不可能であった。しかし、基板 温度を100 ℃以上400 ℃未満に設定することによ り、膜応力は緩和するとともに、各層の境界部に

し、周期 4.7 nm で 磁 歪 ゼロが 実現する。 また 2 nm Ni - 1.5 nm Fe の 多層膜で 磁 柔 ゼロが 実現する。 一方 Fe/Co 多層膜で は Fe膜厚の 減少とともに 磁 歪 は 減少し、 25 nm Fe - 2 nm Co および 16 nm Fe - 0.5 nm Co 多層膜で 磁 歪 ゼロが 実現する。

第4図は、Fe/Ni、Fc/Co 磁性多層版のBsをFe 附設定厚さの関数として示したものである。但 し、Co、Ni層の設定厚さはそれぞれ、0.5 nm 、 2 nm である。Fc層を10 nm以上とすることにより、 1.9 テスラ以上の高いBsが得らる。特にFc/Ni 多 層版では構成版厚比を変えることにより、0.55か ら1.96テスラまで変えることができる。また、これらの磁性多層膜の磁化困難軸方向保磁力は、 Fc/Ni、Fe/Co でそれぞれ約0.7、1.6 エルステッドであり、350 で1時間のアニールを行うこと によりそれぞれ0.3、0.8 エルステッドまで減少 し、より良好な軟磁気特性を示した。

第5図は、Fe/Co、Fe/CoFe 磁性多層膜の困難動方向保磁力とFe厚さの関係を示している。

相互拡散領域を形成するために、碁板からの膜は くりを防止できるようになり、 種膜磁気ヘッドの ための微細加工が可能となった。基板温度を 160 ℃に設定した場合、この境界部の拡散層の厚 さは磁歪定数の変化から見積ることができ(たと えば、 J.Appl.Phys.2 月15日号 (1988)) 、 FeとNi の系に対し1.0nm 、FeとCoの系に対し1.2nm であ り、基板温度を上昇させるに従い、その膜厚は拡 大する。このような相互拡散層の存在は、多層膜 全体の磁歪定数を正の値へと変化させるため、基 板温度を制御することにより多層膜の磁歪を制御 することが可能である。 菇板温度が350 ℃になる と多層膜の表面が粗くなりはじめるがデバイス化 の支降とはならない。しかし400 で以上の基板温 度では、多層膜の結晶粒が成長し、表面粗さが増 すためデバイス化は困難である.

多層膜の周期およびFe層の厚さを制御すること によっても、多層膜の母素を制御することができる。例えばFe/Ni 多層膜において、多層膜の周期 (Fe膜厚+Ni膜厚)の増加とともに磁歪は減少

Fe/CoFe 膜は、Fe層とCofe層とを交互に堆積させ たものであり、Cofe層の膜厚は0.5nm である。 Fe/Co 膜は、基板温度168 ℃で、Fe層とCo層とを 交互に堆積させたものであり、Co層の順厚は 0.5nm である。Fe/CoFe 膜ではその境界部が急俊 な組成変化をもつのに対し、Fe/Co 膜ではゆるや かな組成変化で拡散による合金層を形成してい る。Fe/CoFe 膜の保磁力がFe層の厚さに敏感で、 その値もたかだか7エルステッドであるのに対 し、fe/Co 膜の保磁力はfe層の厚さに対してあま り変化せず、その最小値も1.6 エルステッドと、 より一層良好な軟磁性を示している。このことか ら、より良好な軟磁気特性を得るには、多層膜各 層の境界部はゆるやかな組成変化をもった磁性多 層膜がよい。それゆえ、多層膜は比較的高い基板 温度の下で単金属強磁性層を堆積させ、熱拡散に よる合金層を境界郎に形成する方法が、良好な軟 磁気特性を実現できる点、応力集中を防止する 点、あるいは膜応力を緩和できる点で有利であ る。ところで、薄膜磁気ヘッドの記録再生過程か ら考え、記録時はギャップ長を広くとり、再生時はギャップ長を狭くする方が高記録密度磁気記録に有利であることから考え、ギャップ両側の磁性膜のBsを低くし、その他の磁極のBsを高くする磁極機成が考えられている。しかし、従来提案されている構成では、異種強磁性体のヘテロ結合を用いるため、その境界部で応力集中を起こしやすく、膜のはくり等により磁性薄膜部品の信頼性および製造歩留りを確保できない。

第6図は、本発明磁性多層膜の実施例の断面図を示す。11は、1.5 テスラ以上の高Bsを有する本発明の磁性多層膜であり、12は1.5 テスラ未満のBsを有する本発明の磁性多層膜である。13はBsの異なる多層膜の相互拡散領域であり、14はA220s、Si02等のギャップ材料に相当する基板である。相互拡散による合金層領域のために、応力集中が生ぜず、高信頼性部品を歩留りよく製造できる。また、高Bsと低Bs多層膜は、FeとNi層(あるいは、FeとCo層)の膜厚比を変えるだけでよく、多層膜11および12は基本的には異種材料で

磁性多層膜は、低いBsから高いBsまで構成膜厚比 を変えることにより、Bsを任意に変化させること ができ、薄膜磁気ヘッドに適した良好な軟磁気特 性を実現でき、しかも各層の境界部に組成のゆる やかに変化した熱拡散による合金層を形成してい るために、膜はくりのない多層膜を実現できる。 それゆえ、高性能でかつ高信頼性の薄膜磁性部品 を歩留りよく製造できる。また、多層膜を構成す る層の膜厚比を変えて作製した1.5 テスラ以上の Bsを有する多層膜と、1.5 テスラ未満のBsを有す る多層膜とを積層することにより、接合境界部に 応力集中しない磁性多層膜が安定に実現でき、磁 化信号記録および再生いずれにも適した薄膜磁気 ヘッドの磁極用軟磁性多層膜が製造歩留りよく作 成できる。さらに、本発明による磁性多層膜を SiO2、 Al2O3 、およびSi3Na などの非磁性絶縁 膜で挟んだ構造の多層膜は、その絶縁膜の膜厚を 2nm 以上0.2 μm 未満とすることによって、磁極 郎の磁区構造を単磁区化することができ、高トラ ック密度信号を記録再生できる薄膜磁気ヘッドを

はないため、軟磁気特性の劣化は生じない等の点で、有利である。

一方、薄膜磁気ヘッドのトラック密度特性を改 善するためには、再生効率に大きな影響を及ぼす 磁極の磁区構成を単磁区化することが必要であ る。これには、磁極用軟磁性膜をSiO2、 Al 20s 等非磁性絶縁膜で挟むことによって、上下膜間に 静磁結合を有した構造が有利である。第7図に本 発明による磁性多層膜を非磁性絶縁膜で挟んで構 成した実施例を示す。15は木発明による磁性多層 膜であり、16はSiO2、 Al2O3 、Si3N4 などの非 磁性絶縁膜である。17は基板である。この非磁性 絶縁膜の膜厚を変え、磁区構造の変化を調べた結 果、2nm 未満ではピンポールを介した強磁性結合 のために、安定した単磁区構造が得られなかっ た。一方、0.2 µm 以上でも静磁結合が不十分で あり、磁極部に不安定な磁区が出現した。しか し、2nm 以上0.2 μm 未満の膜厚を有した構成で は、完全な単磁区構造が得られた。

以上の結果から明らかなように、本発明による

実現できる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明による磁性多層膜 は、高Bsでかつ良好な軟磁気特性を有し、しかも 膜はくり等のデバイス製造時の問題が生じないた め、薄膜磁気ヘッドの磁極に利用した場合、高保 磁力媒体の磁化信号を効率よく記録再生できるへ ッドを安定に歩留りよく製造できるという利点が ある。また、本発明によるBsの異なった磁性多層 膜を積層することにより、磁化信号記録、および 再生いずれにも適したより高性能な薄膜磁気 ヘッドが歩留りよく製造できるという利点があ る。さらに、本発明による磁性多層膜をSiO2、 A & 20a 、 Si , N 4 等の非極性絶縁膜で挟む構造の 多層磁性膜は、磁極部の磁区構造を単磁極化でき るために、よりトラック密度の高い磁化信号を記 緑再生する辣腹磁気ヘッドを実現できるという利 占がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図はそれぞれ本発明による鈕 性多層膜を製造するイオンビームスパッタ装置の 模式図、

第3図は本発明による磁性多層膜の実施側の断而図.

第 4 図は Fe/Ni および Fe/Co 磁性多層膜における Bsと Fe層膜厚の関係を示す特性図、

第 5 図は Fe/Ni および Fe/Co 磁性多層膜における 保磁力と Fe層膜厚の関係を示す特性図、

第 6 図および第 7 図はそれぞれ本発明による磁性 多層膜の実施例の断面図である。

- 1 … Feターゲット、
- 2 … NiあるいはCoターゲット、
- 3 … 非磁性絶縁ターゲット、
- 4 … 恭板、
- 5 … 基板加熱部、
- 6 … イオン源、
- 7 ····Fe層、

8…Ni層あるいはCo層、

g … NifeあるいはCoFe層、

10… 基板、

11… 高 B s を 有 す る 磁性 多 層 膜 、

12…1.5 テスラ未満の磁性多層膜、

13… 熱拡散による合金層、

14… 基板、

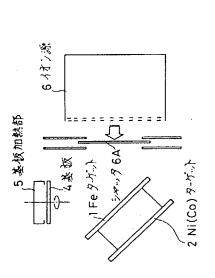
15…磁性多層膜,

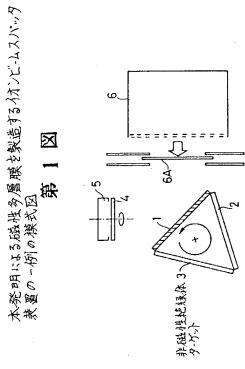
16…非磁性絶縁層、

17… 盐板。

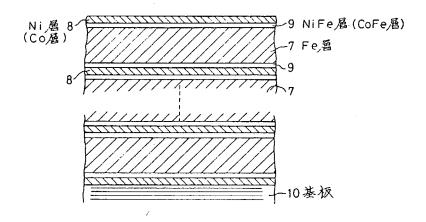
特許出願人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士谷 義 一

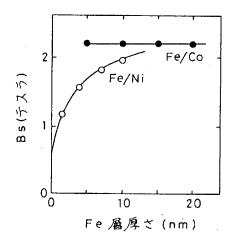


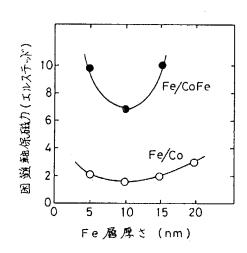


本発明に55磁性多層膜を製造するインビームスパッタ 表置の他の模式図 第2図



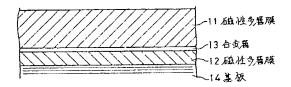
本発明による磁性多層膜の構成を示す断面図 第 3 図



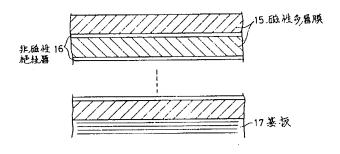


BszFe層厚さzの関係を示す特性図 第 4 図

保磁力とFe 層厚さとの関係を示す特性図 第 5 図



本発明磁性多層膜の実施例の断面図 第 6 図



本発明磁性多層膜の実施例の断面図 第7図